	Модуль NM Card	
	Руководство по эксплуатации ЮФКВ.469535.002РЭ	
Подп. и дата		
Взам. инв. № Инв.№ дубл.		
Взам. инв. Л		
Подп. и дата		
Инв. № подл.	Копировал	Формат А4

	02						Содержание	
ен.	535.002			1 Описа	ние и ра	абота	а изделия	5
примен	4695				-		лия	
ерв.							актеристики	
П	ЮФКВ							
	H						бота	
							помбирование	
\sqrt{g}				2 Испол	ьзовани	е по	назначению	14
Справ. №				2.1 Эксп	ілуатаці	ионн	ые ограничения	14
C_I				2.2 Испо	льзова	ние и	ізделия	15
				2.2.1 Ин	терфей	сы		15
				2.2.2 Ko	нфигур	ация	начальной загрузки Модуля	26
				2.2.3 Пи	тание Л	Лоду.		29
				2.2.4 Mc	нтаж и	демо	онтаж Модуля	29
a				2.2.5 Ус	тановка	про	граммного обеспечения	33
u dama						-	а СнК в Модуле	
оди. п						-	онизации модуля	
По						_		
'я.				_				_
Инв.№ дубл.								
H6.N							CDIO	
							его назначения GPIO	
<i>t</i> H8. J							окоскоростной коммуникационн	
Взам. инв. №				2.3 Диаг	Ностик	a Mo	дуля	43
B3.				2.3.1 Box	ЗМОЖНЬ	іе пр	облемы при эксплуатации	43
ma				3 Технич	ческое (обслу	уживание	44
$u \partial a$							Удостоверен Ю	ФКВ.469535.002-УЛ
Подп. и дата							,, ,	
Ш		3 <i>Изм</i>	Все <i>Лист</i>	ЮФКВ.520-2021 <i>№ докум</i>	Крючков $\Pi o \partial n$.	21.09.2021 Дата	ЮФКВ.469535.	002РЭ
эдл.			раб.	Романов				Лит. Лист Листов
<u>No</u> nα		Про	ν σ .	Дадашев			Модуль NM Card	2 48
Инв. № подл.		H. к Уте		Левицкая Павлов			Руководство по эксплуатации	
					I			

4 Текущий ремонт	45
5 Хранение	46
5.1 Условия хранения	46
5.2 Срок сохраняемости	46
5.3 Консервация	46
6 Транспортирование	47
7 Утилизация	48

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № Инв.№ дубл. Подп. и дата

Изм Лист № докум Подп. Дата

ЮФКВ.469535.002РЭ

	Настоящее руководство по эксплуатации предназначено ознакомления с принципом работы, основными правилами эксплуат обслуживания изделия «Модуль NM Card» ЮФКВ.469535.002.	
Подп. и дата		
Инв.№ дубл.		
Взам. инв. №		
Подп. и дата		
Инв. № подл.	— — — — — — — — — — — — — — — — — — —	<i>Лист</i> 4

- 1.1.1 Наименование изделия: Модуль NM Card.
- 1.1.2 Обозначение изделия:
- ЮФКВ.469535.002;
- ЮФКВ.469535.002-01;
- ЮФКВ.469535.002-02.
- 1.1.3 Модуль NM Card (далее по тексту Модуль) представляет собой высокопроизводительное вычислительное устройство, выполненное в формфакторе PCIe. Модуль реализован на базе микросхемы интегральной класса «Система-на-Кристалле» К1879ВМ8Я ЮФКВ.431282.026ТУ (далее по тексту СнК). Данная микросхема представляет собой гетерогенную многопроцессорную систему на кристалле, в состав которой входят 16 процессорных ядер NeuroMatrix Core 4 и пять ядер ARM Cortex-A5, пять контроллеров внешней памяти типа DDR3, интерфейс с хост-процессором на базе PCIe Rev. 2.0 и четыре высокоскоростных коммуникационных порта для связи с внешними процессорными системами.
- 1.1.4 Модуль предназначен для использования в качестве универсальной аппаратно-программной платформы для приёма, обработки, хранения и передачи больших потоков данных сигнальной информации в режиме реального времени в составе встраиваемой вычислительной техники и специализированных высокопроизводительных систем, а также для построения широкого класса систем цифровой обработки сигналов и машинного зрения.
 - 1.1.5 Модуль может быть применён в таких областях как:
 - нейронные сети и искусственный интеллект;
 - телекоммуникационные и связные системы;
 - робототехнические системы;
 - суперкомпьютеры и серверы;

Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата

Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам. инв. №

ЮФКВ.469535.002РЭ

- радиотехнические системы различного назначения;
- системы автоматизации процессов в социальной и производственных сферах деятельности в различных областях народного хозяйства.
 - 1.2 Технические характеристики
 - 1.2.1 Основные технические параметры:
 - интерфейс PCIe x4 Rev. 2.0;
- интерфейс внешних полнодуплексных высокоскоростных коммуникационных портов для межмодульного обмена;
- интерфейс Ethernet со скоростью передачи данных 100 Мбит/с с поддержкой протокола EDCL;
 - -5 ГБ памяти DDR3L;
 - последовательный интерфейс SPI;
 - 40 выводов GPIO;
 - номинальные напряжения питания: 12 В и 3,3 В;
 - типовая потребляемая мощность от 10 до 12 Вт;
 - максимальная потребляемая мощность не превышает 25 Вт;
 - защита от кратковременного перенапряжения;
 - защита от короткого замыкания.
 - 1.2.2 Назначение различных вариантов исполнения Модуля:
- ЮФКВ.469535.002 предназначен для серверных решений, имеет низкопрофильную конструкцию, позволяющую размещать Модули в соседние слоты PCIe, а также имеет активное охлаждение, позволяющее функционировать в корпусе системы с высокой плотностью размещения теплонагруженных элементов;
- ЮФКВ.469535.002-01 предназначен для персональных компьютеров с недостаточной принудительной вентиляцией внутри корпуса;

Изм Лист № докум Подпись Дата

ЮФКВ.469535.002РЭ

– ЮФКВ.469535.002-02 предназначен для персональных компьютеров и серверных решений с достаточной принудительной вентиляцией внутри корпуса и низкой тепловой нагрузкой. Имеет пассивное охлаждение, что обеспечивает отсутствие акустических шумов и более низкое потребление электроэнергии. При установке нескольких Модулей в систему могут быть задействованы соседние слоты.

1.2.3 Macca:

Подп. и дата

Инв.N \underline{o} дубл.

Взам. инв. №

- нетто не более 0,3 кг (только Модуль);
- брутто не более 1 кг (полный комплект поставки).
- 1.2.4 Габаритные размеры Модуля в различных вариантах исполнения приведены на рисунках 1.1, 1.2, 1.3.

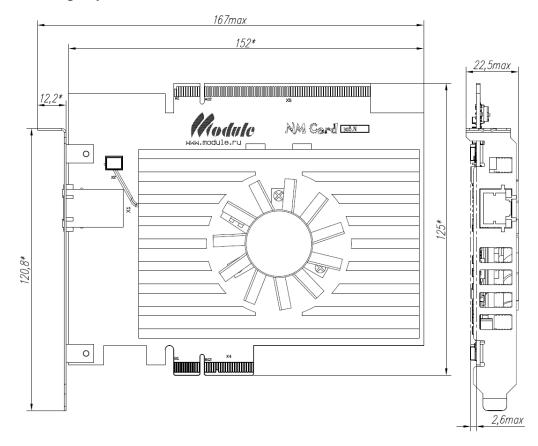


Рисунок 1.1 – Габаритные размеры Модуля ЮФКВ.469535.002

						Лисп
				ЮФКВ.469535.002РЭ		
11 17	№ докум	Подпись	Дата	10 410. 10,333.0021 3		7
Изм Лист				Копировал	Формат А4	

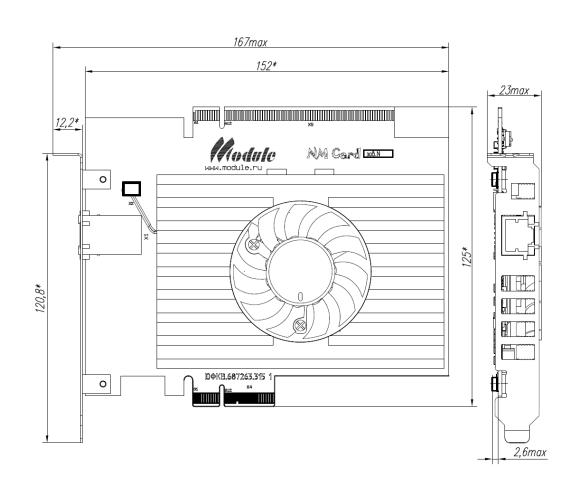


Рисунок 1.2 – Габаритные размеры Модуля ЮФКВ.469535.002-01

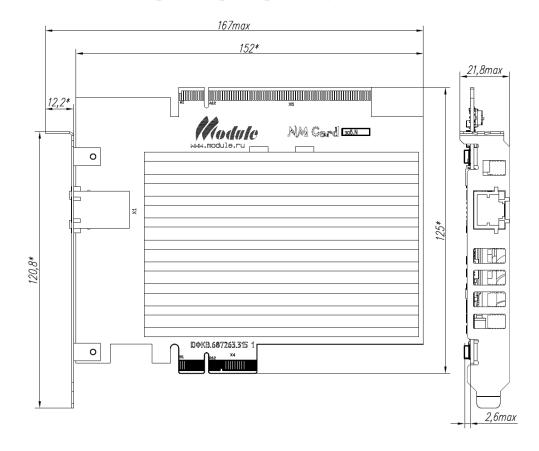


Рисунок 1.3 — Габаритные размеры Модуля ЮФКВ.469535.002-02

Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата	

Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Інв. № подл.

ЮФКВ.469535.002РЭ

- 64-разрядная операционная система Windows 7, Windows 10 или Linux;
 - двухъядерный (или более) процессор с частотой не менее 2 ГГц;
 - не менее 4 ГБ оперативной памяти;
 - не менее 3 ГБ свободного дискового пространства;
 - интерфейс PCIe x4 Rev. 2.
 - 1.3 Состав изделия
 - 1.3.1 Комплектность:
 - Модуль NM Card ЮФКВ.469535.002 (-01, -02);
 - этикетка ЮФКВ.469535.002ЭТ (-01, -02);
 - упаковка ЮФКВ.468926.121.
- 1.3.2 На рисунке 1.4 показан внешний вид Модуля. Цветовая гамма на рисунке может отличаться от цветовой гаммы реального Модуля.

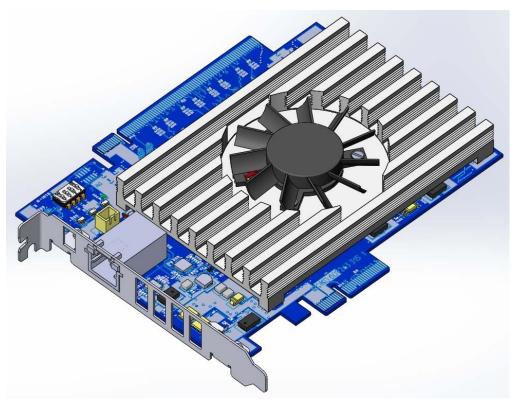


Рисунок 1.4 – Модуль NM Card ЮФКВ.469535.002

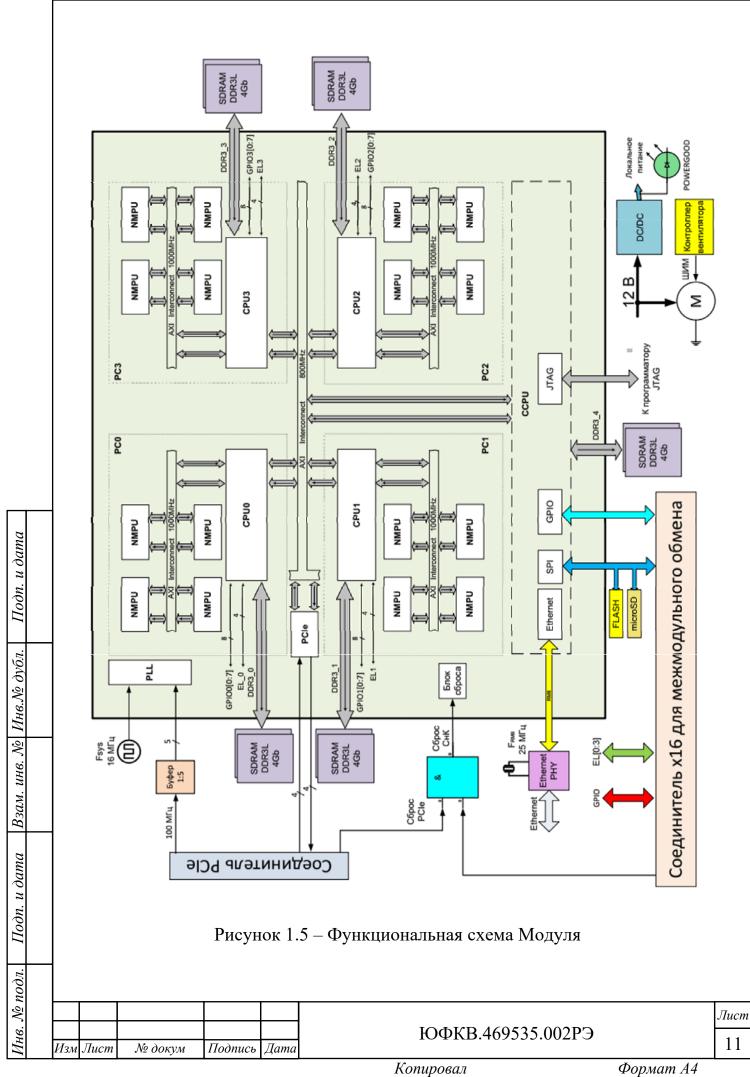
 Изм Лист
 № докум
 Подпись Дата
 Изм
 Подпись Дата
 <th

- 1.3.3 Конструктивно Модуль NM Card выполнен из следующих основных составных частей:
- печатная плата с установленными элементами поверхностного и сквозного монтажа;
 - радиатор;
 - панель;
 - вентилятор в исполнениях ЮФКВ.469535.002, ЮФКВ.469535.002-01.
 - 1.4 Устройство и работа
 - 1.4.1 Основными функциональными элементами Модуля являются:
- микросхема высокопроизводительной гетерогенной многопроцессорной СнК;
- микросхемы оперативного запоминающего устройства динамического типа (далее по тексту DDR3L SDRAM).
- 1.4.2 СнК отвечает за первоначальную загрузку модуля, цифровую обработку сигналов и интерфейс с внешними периферийными устройствами.
- 1.4.3 Энергозависимые микросхемы оперативного запоминающего устройства динамического типа DDR3L SDRAM отвечают за хранение данных обрабатываемых СнК во время работы Модуля.
- 1.4.4 Упрощенная функциональная схема модуля представлена на рисунке 1.5.

Изм Лист № докум Подпись Дата

ЮФКВ.469535.002РЭ

Лист



- 1.5 Маркировка и пломбирование
- 1.5.1 Модуль имеет маркировку, содержащую:
- наименование;
- обозначение;
- заводской номер;
- позиционные обозначения элементов;
- краткое функциональное назначение соединителей.
- 1.5.2 Модуль имеет штамп на печатной плате отдела технического контроля (ОТК), гарантирующий качество и соответствие требованиям технической документации.
 - 1.6 Упаковка
- 1.6.1 Модуль упакован в антистатический пакет с силикагелем и размещён в картонной коробке. Фиксацию Модуля внутри коробки и защиту от внешних механических воздействий осуществляет ложемент.
 - 1.6.2 Упаковка Модуля имеет маркировку, содержащую:
 - наименование изделия;
 - заводской номер;
 - товарный знак (логотип);
 - сайт производителя;
 - адрес и контактные данные производителя;
 - страну-изготовитель;
 - информационные знаки в соответствии с таблицей 1.1.

Изм Лист № докум Подпись Дата

ЮФКВ.469535.002РЭ

Лист

Таблица 1.1 – Информационные знаки на упаковке

Беречь от влаги	Верх товара	Бумага (картон) / Пластик / Алюминий	Изделие, чувствительное к воздействию разряда статического электричества
Ť	<u></u>	C/PAP	
Беречь от нагрева	Ограничение температуры хранения	Особая утилизация	
淡	40°C 5°C		

з. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № Инв.№ дубл. Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата

ЮФКВ.469535.002РЭ

Подп. и дата

- 2.1.1 ВНИМАНИЕ! Модуль содержит крайне чувствительные к статическому электричеству микросхемы. Поэтому во избежание их повреждения при работе следует соблюдать ряд мер предосторожности:
- подключение Модуля осуществлять только при отключенном питании;
- перед работой с Модулем обеспечьте стекание статических зарядов с
 тела на металлические конструкции, подключенные к общему контуру
 заземления здания;
- при манипуляциях с Модулем следует удерживать его за торцы печатной платы, радиатор, переднюю панель. Следует избегать прикосновений к микросхемам и другим элементам, установленным на плате;
- не допускать короткое замыкание электрических цепей Модуля токопроводящими предметами, например, элементами одежды, инструментом.
- 2.1.2 В процессе работы с Модулем необходимо руководствоваться нормативными требованиями по электробезопасности и пожарной безопасности, действующими на территории стран Евразийского экономического союза.
- 2.1.3 Любое оборудование, контактирующее с Модулем и подключенное к электросети переменного тока, должно иметь заземление корпуса.
 - 2.1.4 Модуль предназначен для эксплуатации при следующих условиях:
 - напряжения питания модуля (12 \pm 0,9) В и (3,3 \pm 0,1) В;
 - температура окружающего воздуха от $0\,^{\circ}\text{C}$ до $40\,^{\circ}\text{C}$;
 - относительная влажность от 40 % до 95 % при 30 °C;
 - атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);

-				
<u> </u>	+			
Из.	и Лист	№ докум	Подпись	Дата

ЮФКВ.469535.002РЭ

Лист

- отсутствие выпадения конденсата на поверхности Модуля;
- отсутствие сильных электромагнитных полей;
- отсутствие воздействия вибрации и ударов.
- 2.2 Использование изделия
- 2.2.1 Интерфейсы
- 2.2.1.1 Для обеспечения информационного взаимодействия с внешними устройствами в Модуле предусмотрены соединители, краткое описание и назначение которых приведено в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Описание и назначение соединителей Модуля

Позиционное обозначение соединителя	Функциональное назначение	Примечание
X1	Ethernet	Интерфейс Ethernet
X4	PCIe	Интерфейс PCIe Rev. 2.0
	COMx	Коммуникационные порты
	GPIO	Порты ввода-вывода общего назначения
	SPI	Последовательный периферийный интерфейс
X5	EXT_RESET	Сброс от внешнего устройства
AS	WKUPRQ	Запрос на вывод процессора из спящего режима
	WKUPAK	Разрешение на снятие запроса на вывод процессора из спящего режима
	3VD, 1.8VD	Опорные напряжения уровней 3,3 В и 1,8 В

Изм Лист № докум Подпись Дата

Подп. и дата

Взам. инв. $N_{\overline{2}}$ Инв. $N_{\overline{2}}$ дубл.

Інв. № подл.

ЮФКВ.469535.002РЭ

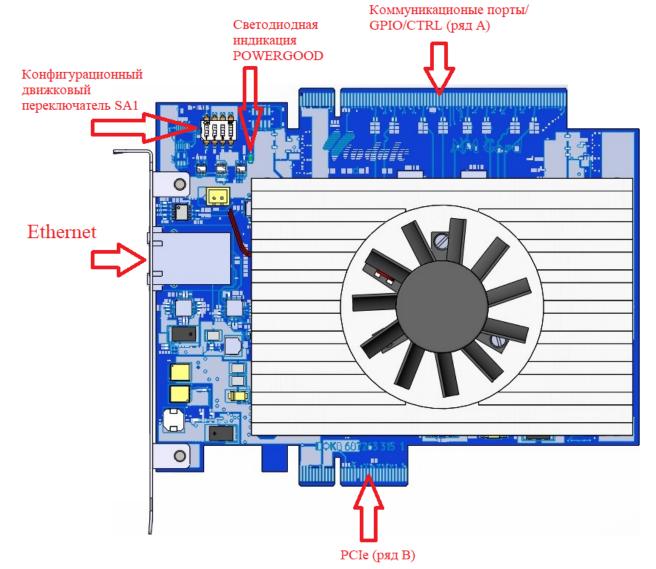


Рисунок 2.1 – Вид Модуля NM Card сверху

Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата

Подп. и дата

Инв.N \underline{o} дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

ЮФКВ.469535.002РЭ

16

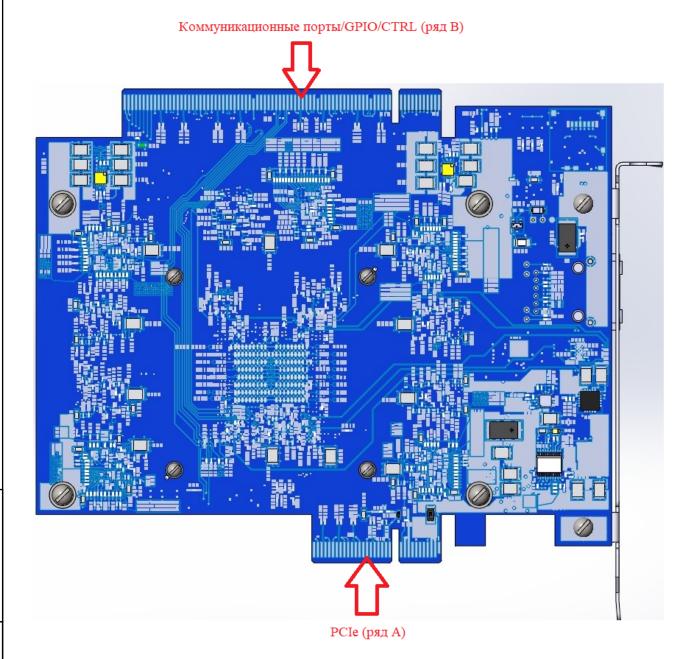


Рисунок 2.2 – Вид Модуля NM Card снизу

- 2.2.1.3 Соединитель X1 располагается на передней панели и предназначен для информационного обмена по интерфейсу Ethernet. Назначение и нумерация выводов соответствует стандарту IEEE 802.3-1995.
- 2.2.1.4 Соединитель X2 предназначен для питания активной системы охлаждения. Назначение и нумерация выводов соответствует спецификации Intel Corporation 4-Wire Pulse Width Modulation (PWM) Controlled Fans Specification Revision 1.2 (July 2004).

					ЮФКВ.469535.002РЭ
Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата	1

- 2.2.1.5 Соединитель X4 предназначен для информационного обмена по интерфейсу PCIe x4. Назначение и нумерация выводов соответствует спецификации PCI Express® Card Electromechanical Specification Revision 2.0 (April 11, 2007).
- 2.2.1.6 Соединитель X5 предназначен для межмодульного обмена. Конструктивно модуль представляет собой аналог соединителя PCIe x16. Нумерация выводов соединителя X5 соответствует соединителю PCIe x16.

Таблица 2.2 – Описание и назначение выводов соединителя Х5

Номер вывода	Наименование сигнала	Тип	Примечание	Функциональное назначение
B15	CP3 TX3p	Выход	Прямой	
B14	CP3_TX3p	Выход	Инверсный	
B21	CP3 TX2p	Выход	Прямой	
B20	CP3 TX2n	Выход	Инверсный	Передатчик
B36	CP3 TX1p	Выход	Прямой	кластера РС3
B35	CP3 TX1n	Выход	Инверсный	iminorispin i co
B30	CP3 TX0p	Выход	Прямой	
B29	CP3 TX0n	Выход	Инверсный	
B72	CP2 TX3p	Выход	Прямой	
B73	CP2 TX3n	Выход	Инверсный	
B66	CP2 TX2p	Выход	Прямой	
B67	CP2 TX2n	Выход	Инверсный	Передатчик
B51	CP2 TX1p	Выход	Прямой	кластера РС2
B52	CP2 TX1n	Выход	Инверсный	Kilacropa 1 02
B57	CP2 TX0p	Выход	Прямой	
B58	CP2_TX0p	Выход	Инверсный	
A43	CP1 TX3p	Выход	Прямой	
A44	CP1 TX3n	Выход	Инверсный	
A38	CP1 TX2p	Выход	Прямой	
A37	CP1 TX2p	Выход	Инверсный	П
A37	_		-	Передатчик кластера РС1
-	CP1_TX1p	Выход	Прямой	кластера г Ст
A22	CP1_TX1n	Выход	Инверсный	
A29	CP1_TX0p	Выход	Прямой	
A28	CP1_TX0n	Выход	Инверсный	

Инв. № подл.

Изм Лист

Подпись

Дата

№ докум

Подп. и дата

Взам. инв. $N_{\overline{9}}$ | Инв. $N_{\overline{9}}$ дубл.

Лист

Номер вывода	Наименование сигнала	Тип	Примечание	мечание Функциональное назначение	
A51	CP0_TX3p	Выход	Прямой		
A52	CP0_TX3n	Выход	Инверсный		
A57	CP0_TX2p	Выход	Прямой	П	
A58	CP0_TX2n	Выход	Инверсный	Передатчик кластера РС0	
A72	CP0_TX1p	Выход	Прямой	кластера т со	
A73	CP0_TX1n	Выход	Инверсный		
A66	CP0_TX0p	Выход	Прямой		
A67	CP0_TX0n	Выход	Инверсный		
B17	CP3_RX3p	Вход	Прямой		
B18	CP3_RX3n	Вход	Инверсный		
B23	CP3_RX2p	Вход	Прямой		
B24	CP3_RX2n	Вход	Инверсный	Приёмник	
B32	CP3_RX1p	Вход	Прямой	кластера РСЗ	
B33	CP3_RX1n	Вход	Инверсный		
B26	CP3_RX0p	Вход	Прямой		
B27	CP3_RX0n	Вход	Инверсный		
B69	CP2_RX3p	Вход	Прямой		
B70	CP2_RX3n	Вход	Инверсный		
B63	CP2_RX2p	Вход	Прямой		
B64	CP2_RX2n	Вход	Инверсный	Приёмник	
B54	CP2_RX1p	Вход	Прямой	кластера РС2	
B55	CP2_RX1n	Вход	Инверсный		
B60	CP2_RX0p	Вход	Прямой		
B61	CP2_RX0n	Вход	Инверсный		
A41	CP1_RX3p	Вход	Прямой		
A40	CP1_RX3n	Вход	Инверсный		
A35	CP1_RX2p	Вход	Прямой		
A34	CP1_RX2n	Вход	Инверсный	Приёмник	
A26 CP1_RX1p		Вход	Прямой	кластера РС1	
A25	CP1_RX1n	Вход	Инверсный		
A32	CP1_RX0p	Вход	Прямой		
A31	CP1 RX0n	Вход	Инверсный		

Взам. инв. $N_{\overline{e}}$ | Инв. $N_{\overline{e}}$ дубл.

Инв. № подл.

Изм Лист

№ докум

Подпись Дата

ЮФКВ.469535.002РЭ

Номер вывода	Наименование сигнала	Тип	Примечание	Функционально назначение	
		D	П		
A55	CP0_RX3p	Вход	Прямой		
A54	CP0_RX3n	Вход	Инверсный		
A61	CP0_RX2p	Вход	Прямой	п "	
A60	CP0_RX2n	Вход	Инверсный	Приёмник кластера РС0	
A69	CP0_RX1p	Вход	Прямой	кластера т со	
A70	CP0_RX1n	Вход	Инверсный		
A63	CP0_RX0p	Вход	Прямой		
A64	CP0_RX0n	Вход	Инверсный		
B41	GPIOC_7	Вход / Выход, РИ			
B42	GPIOC_6	Вход / Выход, РИ			
B40	GPIOC_5	Вход / Выход, РИ	Пользовате	ельские выводы	
B39	GPIOC_4	Вход / Выход, РИ		назначения	
B43	GPIOC_3	Вход / Выход, PU	_	о процессорного	
B44	GPIOC_2	Вход / Выход, PU	класт	epa CCPU	
B49	GPIOC_1	Вход / Выход, PU			
B38	GPIOC_0	Вход / Выход, PU	J		
В3	GPIO3_7	Вход / Выход, РИ			
B8	GPIO3_6	Вход / Выход, РИ			
В9	GPIO3_5	Вход / Выход, РИ			
B2	GPIO3_4	Вход / Выход, РИ		ельские выводы	
В6	GPIO3_3	Вход / Выход, РИ	'	о назначения гого кластера РСЗ	
B5	GPIO3_2	Вход / Выход, РИ	процессория	oro macropa r es	
A8	GPIO3_1	Вход / Выход, РИ			
A9	GPIO3_0	Вход / Выход, РИ			
B78	GPIO2_7	Вход / Выход, PU			
B79	GPIO2_6	Вход / Выход, PU			
B77	GPIO2_5	Вход / Выход, PU			
B75	GPIO2_4	Вход / Выход, РИ		ельские выводы	
B80	GPIO2_3	Вход / Выход, РИ	· ·	назначения ого кластера РС2	
B76	GPIO2_2	Вход / Выход, РИ			
B46	GPIO2_1	Вход / Выход, РИ			
B47	GPIO2 0	Вход / Выход, PU			

Взам. инв. $N_{\overline{e}}$ Инв. $N_{\overline{e}}$ дубл.

Инв. № подл.

Изм Лист

№ докум

Подпись Дата

ЮФКВ.469535.002РЭ

Лист

Номер вывода	Наименование сигнала	Тип	Примечание	Функциональное назначение	
A18	GPIO1_7	Вход / Выход, РИ			
A20	GPIO1_6	Вход / Выход, РИ			
A16	GPIO1_5	Вход / Выход, РИ			
A15	GPIO1_4	Вход / Выход, PU	Пользовательские выводы общего назначения		
A19	GPIO1_3	Вход / Выход, РИ		ого кластера РС1	
A17	GPIO1_2	Вход / Выход, PU	продосоры		
A2	GPIO1_1	Вход / Выход, PU			
A3	GPIO1_0	Вход / Выход, PU			
A76	GPIO0_7	Вход / Выход, PU			
A78	GPIO0_6	Вход / Выход, PU			
A77	GPIO0_5	Вход / Выход, PU			
A80	GPIO0_4	Вход / Выход, PU		ельские выводы назначения	
A75	GPIO0_3	Вход / Выход, PU		ого кластера РС0	
A79	GPIO0_2	Вход / Выход, PU		The second secon	
A5	GPIO0_1	Вход / Выход, РU			
A6	GPIO0_0	Вход / Выход, PU			
A48	SPI_CLK	Выход	Сигнал синхронизации (SCLK)		
A47	SPI_MOSI	Выход	Выход СнК (SDO)		
A49	SPI_MISO	Вход	Вход СнК (SDI)		
A46	SPI_nCS	Выход	Активны	мой микросхемы. ій логический іь— низкий.	
A14	EXT_RESET	Вход, РИ	Активны	шнего устройства. ій логический нь – низкий.	
A12	WKUPRQ	Вход, PD	-	вод процессора из его режима	
B12	WKUPAK	Выход	на вывод	на снятие запроса процессора из его режима	
A82	3.3V	-		итания внешних	
B82	3.3V	-		Ток нагрузки не е 200 мА.	
A11	1.8V	-	1,8 В для п	итания внешних	
B11	1.8V	-	• •	Ток нагрузки не е 200 мА.	

Взам. инв. $N_{\overline{e}}$ | Инв. $N_{\overline{e}}$ дубл.

Инв. № подл.

Изм Лист

№ докум

Подпись Дата

ЮФКВ.469535.002РЭ

Лист

A1 GROUND - A4 GROUND - A7 GROUND - A10 GROUND - A13 GROUND - A21 GROUND - A24 GROUND - A27 GROUND - A30 GROUND - A30 GROUND - A33 GROUND - A34 GROUND - A35 GROUND - A45 GROUND - A56 GROUND - A57 GROUND - A58 GROUND - A59 GROUND - A59 GROUND - A59 GROUND - A62 GROUND - A63 GROUND - A64 GROUND - A65 GROUND - A64 GROUND - A65 GROUND - A67 GROUND - A68 GROUND - A68 GROUND - A71 GROUND - A74 GROUND - B1 GROUND - B	A4 GROUND - A7 GROUND - A10 GROUND - A13 GROUND - A21 GROUND - A221 GROUND - A24 GROUND - A30 GROUND - A33 GROUND - A33 GROUND - A34 GROUND - A35 GROUND - A45 GROUND - A45 GROUND - A50 GROUND - A50 GROUND - A50 GROUND - A51 GROUND - A52 GROUND - A53 GROUND - A53 GROUND - A54 GROUND - A56 GROUND - A57 GROUND - A58 GROUND - A59 GROUND - A61 GROUND - A62 GROUND - A63 GROUND - A64 GROUND - A65 GROUND - A66 GROUND - A71 GROUND - A71 GROUND - A71 GROUND - B7 GROUND - B84 GROUND - B84 GROUND - B87 GROUND - B80 GROUND -	Номер вывода	Наименование сигнала	Тип	Примечание Функционально назначение			
A7 GROUND - A10 GROUND - A13 GROUND - A21 GROUND - A24 GROUND - A30 GROUND - A33 GROUND - A34 GROUND - A42 GROUND - A45 GROUND - A50 GROUND - A53 GROUND - A56 GROUND - A59 GROUND - A62 GROUND - A65 GROUND - A67 GROUND - A71 GROUND - A81 GROUND - B1 GROUND - B4 GROUND - B7 GROUND - B10 GROUND -	A7 GROUND - A10 GROUND - A13 GROUND - A21 GROUND - A221 GROUND - A227 GROUND - A30 GROUND - A33 GROUND - A33 GROUND - A34 GROUND - A35 GROUND - A42 GROUND - A45 GROUND - A50 GROUND - A50 GROUND - A50 GROUND - A50 GROUND - A51 GROUND - A52 GROUND - A53 GROUND - A54 GROUND - A56 GROUND - A57 GROUND - A68 GROUND - A68 GROUND - A71 GROUND - A74 GROUND - A81 GROUND - B1 GROUND - B1 GROUND - B7 GROUND - B7 GROUND - B80 GROUND - B81 GROUND -	A1	GROUND	-				
A10 GROUND - A13 GROUND - A21 GROUND - A24 GROUND - A27 GROUND - A30 GROUND - A33 GROUND - A34 GROUND - A42 GROUND - A45 GROUND - A50 GROUND - A53 GROUND - A54 GROUND - A55 GROUND - A62 GROUND - A63 GROUND - A64 GROUND - A71 GROUND - A81 GROUND - B1 GROUND - B4 GROUND - B7 GROUND - B10 GROUND -	A10 GROUND - A13 GROUND - A21 GROUND - A224 GROUND - A27 GROUND - A30 GROUND - A33 GROUND - A36 GROUND - A39 GROUND - A42 GROUND - A45 GROUND - A50 GROUND - A56 GROUND - A56 GROUND - A56 GROUND - A57 GROUND - A68 GROUND - A68 GROUND - A71 GROUND - A74 GROUND - B1 GROUND -	A4	GROUND	-				
A13 GROUND - A21 GROUND - A24 GROUND - A27 GROUND - A30 GROUND - A33 GROUND - A36 GROUND - A39 GROUND - A42 GROUND - A45 GROUND - A50 GROUND - A53 GROUND - A56 GROUND - A67 GROUND - A68 GROUND - A71 GROUND - A74 GROUND - B1 GROUND - B4 GROUND - B7 GROUND - B10 GROUND -	A13 GROUND - A21 GROUND - A224 GROUND - A27 GROUND - A30 GROUND - A33 GROUND - A33 GROUND - A39 GROUND - A42 GROUND - A45 GROUND - A50 GROUND - A56 GROUND - A57 GROUND - A68 GROUND - A68 GROUND - A71 GROUND - A74 GROUND - A81 GROUND - B1 GROUND -	A7	GROUND	-				
A21 GROUND - A24 GROUND - A27 GROUND - A30 GROUND - A33 GROUND - A36 GROUND - A39 GROUND - A42 GROUND - A45 GROUND - A50 GROUND - A53 GROUND - A56 GROUND - A67 GROUND - A68 GROUND - A71 GROUND - A74 GROUND - B1 GROUND - B4 GROUND - B7 GROUND - B10 GROUND -	A21 GROUND - A24 GROUND - A27 GROUND - A30 GROUND - A33 GROUND - A36 GROUND - A39 GROUND - A42 GROUND - A45 GROUND - A50 GROUND - A53 GROUND - A53 GROUND - A56 GROUND - A56 GROUND - A57 GROUND - A62 GROUND - A62 GROUND - A648 GROUND - A71 GROUND - A74 GROUND - A74 GROUND - B1 GROUND - B1 GROUND - B7 GROUND - B7 GROUND - B80 GROUND -	A10	GROUND	-				
A24 GROUND - A27 GROUND - A30 GROUND - A33 GROUND - A36 GROUND - A39 GROUND - A42 GROUND - A45 GROUND - A50 GROUND - A53 GROUND - A56 GROUND - A69 GROUND - A62 GROUND - A63 GROUND - A71 GROUND - A74 GROUND - B1 GROUND - B4 GROUND - B7 GROUND - B10 GROUND -	A24 GROUND - A27 GROUND - A30 GROUND - A33 GROUND - A36 GROUND - A39 GROUND - A42 GROUND - A45 GROUND - A50 GROUND - A50 GROUND - A53 GROUND - A56 GROUND - A56 GROUND - A65 GROUND - A62 GROUND - A62 GROUND - A648 GROUND - A648 GROUND - A71 GROUND - A71 GROUND - A74 GROUND - B1 GROUND - B1 GROUND - B7 GROUND - B7 GROUND - B80 GROUND - B80 GROUND - B80 GROUND - B81 GROUND -	A13	GROUND	-				
A27 GROUND - A30 GROUND - A33 GROUND - A36 GROUND - A39 GROUND - A42 GROUND - A45 GROUND - A50 GROUND - A53 GROUND - A56 GROUND - A69 GROUND - A62 GROUND - A63 GROUND - A71 GROUND - A74 GROUND - B1 GROUND - B4 GROUND - B7 GROUND - B10 GROUND -	A27 GROUND - A30 GROUND - A33 GROUND - A36 GROUND - A39 GROUND - A42 GROUND - A45 GROUND - A50 GROUND - A53 GROUND - A53 GROUND - A56 GROUND - A56 GROUND - A65 GROUND - A62 GROUND - A65 GROUND - A648 GROUND - A71 GROUND - A71 GROUND - A74 GROUND - B1 GROUND - B1 GROUND - B7 GROUND - B7 GROUND - B80 GROUND - B80 GROUND - B80 GROUND - B80 GROUND -	A21	GROUND	-				
A30 GROUND - A33 GROUND - A36 GROUND - A39 GROUND - A42 GROUND - A45 GROUND - A50 GROUND - A53 GROUND - A56 GROUND - A59 GROUND - A62 GROUND - A65 GROUND - A68 GROUND - A71 GROUND - A81 GROUND - B1 GROUND - B4 GROUND - B7 GROUND - B10 GROUND -	A30 GROUND - A33 GROUND - A36 GROUND - A39 GROUND - A42 GROUND - A50 GROUND - A50 GROUND - A53 GROUND - A53 GROUND - A546 GROUND - A56 GROUND - A57 GROUND - A68 GROUND - A71 GROUND - A71 GROUND - A74 GROUND - A81 GROUND - B1 GROUND - B7 GROUND - B7 GROUND - B80 GROUND - B80 GROUND -	A24	GROUND	-				
A33 GROUND - A36 GROUND - A39 GROUND - A42 GROUND - A45 GROUND - A50 GROUND - A53 GROUND - A56 GROUND - A59 GROUND - A62 GROUND - A65 GROUND - A68 GROUND - A71 GROUND - A81 GROUND - B1 GROUND - B7 GROUND - B10 GROUND -	A33 GROUND - A36 GROUND - A39 GROUND - A42 GROUND - A45 GROUND - A50 GROUND - A53 GROUND - A56 GROUND - A59 GROUND - A62 GROUND - A65 GROUND - A65 GROUND - A67 GROUND - A68 GROUND - A71 GROUND - A71 GROUND - A74 GROUND - B1 GROUND - B1 GROUND - B7 GROUND - B10 GROUND - B10 GROUND -	A27	GROUND	-				
A36 GROUND - A39 GROUND - A42 GROUND - A45 GROUND - A50 GROUND - A53 GROUND - A56 GROUND - A59 GROUND - A62 GROUND - A65 GROUND - A71 GROUND - A74 GROUND - B1 GROUND - B4 GROUND - B7 GROUND - B10 GROUND -	A36 GROUND - A39 GROUND - A42 GROUND - A45 GROUND - A50 GROUND - A53 GROUND - A56 GROUND - A59 GROUND - A62 GROUND - A65 GROUND - A68 GROUND - A71 GROUND - A71 GROUND - A74 GROUND - B1 GROUND - B1 GROUND - B7 GROUND - B1 GROUND -	A30	GROUND	-				
A39 GROUND - A42 GROUND - A45 GROUND - A50 GROUND - A53 GROUND - A56 GROUND - A59 GROUND - A62 GROUND - A65 GROUND - A71 GROUND - A74 GROUND - B1 GROUND - B4 GROUND - B7 GROUND - B10 GROUND -	A39 GROUND - A42 GROUND - A45 GROUND - A50 GROUND - A53 GROUND - A56 GROUND - A59 GROUND - A62 GROUND - A65 GROUND - A68 GROUND - A71 GROUND - A74 GROUND - B1 GROUND - B7 GROUND - B1 GROUND -	A33	GROUND	-				
A42 GROUND - A45 GROUND - A50 GROUND - A53 GROUND - A56 GROUND - A59 GROUND - A62 GROUND - A63 GROUND - A71 GROUND - A74 GROUND - B1 GROUND - B4 GROUND - B7 GROUND - B10 GROUND -	A42 GROUND - A45 GROUND - A50 GROUND - A53 GROUND - A56 GROUND - A59 GROUND - A62 GROUND - A65 GROUND - A68 GROUND - A71 GROUND - A74 GROUND - A81 GROUND - B1 GROUND - B7 GROUND - B1 GROUND -	A36	GROUND	-				
A45 GROUND - A50 GROUND - A53 GROUND - A56 GROUND - A59 GROUND - A62 GROUND - A65 GROUND - A71 GROUND - A74 GROUND - A81 GROUND - B1 GROUND - B7 GROUND - B10 GROUND -	А45 GROUND - А50 GROUND - А53 GROUND - А56 GROUND - А59 GROUND - А62 GROUND - А65 GROUND - А65 GROUND - А68 GROUND - А71 GROUND - А71 GROUND - А81 GROUND - В1 GROUND -	A39	GROUND	-				
A50 GROUND - A53 GROUND - A56 GROUND - A59 GROUND - A62 GROUND - A65 GROUND - A71 GROUND - A74 GROUND - A81 GROUND - B1 GROUND - B7 GROUND - B10 GROUND -	А50 GROUND - А53 GROUND - А56 GROUND - А59 GROUND - А62 GROUND - А65 GROUND - А65 GROUND - А68 GROUND - А71 GROUND - А74 GROUND - В1 GROUND -	A42	GROUND	-				
A53 GROUND - A56 GROUND - A59 GROUND - A62 GROUND - A65 GROUND - A68 GROUND - A71 GROUND - A74 GROUND - B1 GROUND - B4 GROUND - B7 GROUND - B10 GROUND - B10 GROUND -	A53 GROUND - A56 GROUND - A59 GROUND - A62 GROUND - A65 GROUND - A68 GROUND - A71 GROUND - A74 GROUND - B1 GROUND - B7 GROUND - B10 GROUND - B10 GROUND -	A45	GROUND	-				
A56 GROUND - A59 GROUND - A62 GROUND - A65 GROUND - A68 GROUND - A71 GROUND - A74 GROUND - B1 GROUND - B4 GROUND - B7 GROUND - B10 GROUND -	A56 GROUND - A59 GROUND - A62 GROUND - A65 GROUND - A68 GROUND - A71 GROUND - A74 GROUND - B1 GROUND - B4 GROUND - B7 GROUND - B10 GROUND - B10 GROUND -	A50	GROUND	-		Общий		
A59 GROUND - A62 GROUND - A65 GROUND - A68 GROUND - A71 GROUND - A74 GROUND - B1 GROUND - B4 GROUND - B7 GROUND - B10 GROUND -	A59 GROUND - A62 GROUND - A65 GROUND - A68 GROUND - A71 GROUND - A74 GROUND - B1 GROUND - B4 GROUND - B7 GROUND - B7 GROUND - B80 GROUND - B80 GROUND -	A53	GROUND	-				
A62 GROUND - A65 GROUND - A68 GROUND - A71 GROUND - A74 GROUND - B1 GROUND - B4 GROUND - B7 GROUND - B10 GROUND -	A62 GROUND - A65 GROUND - A68 GROUND - A71 GROUND - A74 GROUND - A81 GROUND - B1 GROUND - B7 GROUND - B10 GROUND - B10 GROUND -	A56	GROUND	-				
A65 GROUND - A68 GROUND - A71 GROUND - A74 GROUND - A81 GROUND - B1 GROUND - B4 GROUND - B7 GROUND - B10 GROUND -	A65 GROUND - A68 GROUND - A71 GROUND - A74 GROUND - A81 GROUND - B1 GROUND - B4 GROUND - B7 GROUND - B10 GROUND -	A59	GROUND	-				
A68 GROUND - A71 GROUND - A74 GROUND - A81 GROUND - B1 GROUND - B4 GROUND - B7 GROUND - B10 GROUND -	A68 GROUND - A71 GROUND - A74 GROUND - A81 GROUND - B1 GROUND - B4 GROUND - B7 GROUND - B10 GROUND -	A62	GROUND	-				
A71 GROUND - A74 GROUND - A81 GROUND - B1 GROUND - B4 GROUND - B7 GROUND - B10 GROUND -	A71 GROUND - A74 GROUND - A81 GROUND - B1 GROUND - B4 GROUND - B7 GROUND - B10 GROUND -	A65	GROUND	-				
A74 GROUND - A81 GROUND - B1 GROUND - B4 GROUND - B7 GROUND - B10 GROUND -	A74 GROUND - A81 GROUND - B1 GROUND - B4 GROUND - B7 GROUND - B10 GROUND -	A68	GROUND	-				
A81 GROUND - B1 GROUND - B4 GROUND - B7 GROUND - B10 GROUND -	A81 GROUND - B1 GROUND - B4 GROUND - B7 GROUND - B10 GROUND -	A71	GROUND					
B1 GROUND - B4 GROUND - B7 GROUND - B10 GROUND -	B1 GROUND - B4 GROUND - B7 GROUND - B10 GROUND -	A74	GROUND	-				
B4 GROUND - B7 GROUND - B10 GROUND -	B4 GROUND - B7 GROUND - B10 GROUND -	A81	GROUND	-				
B7 GROUND - B10 GROUND -	B7 GROUND - B10 GROUND -	B1	GROUND					
B10 GROUND -	B10 GROUND -	B4	GROUND					
		B7	GROUND	-				
D12 CDOLIND	B13 GROUND -	B10	GROUND					
DIS GROUND -		B13	GROUND	-				

Взам. инв. $N_{\overline{e}}$ Инв. $N_{\overline{e}}$ дубл.

Инв. № подл.

Изм Лист

№ докум

Подпись

Дата

Копировал

ЮФКВ.469535.002РЭ

Формат А4

B28	GROUND	-					
B31	GROUND	-					
B34	GROUND	-					
B37	GROUND	-					
B45	GROUND	-					
B48	GROUND	-	Общий				
B50	GROUND	-					
B53	GROUND	-					
B56	GROUND	-					
B59	GROUND	-					
B62	GROUND	-					
B65	GROUND	-					
B68	GROUND	-					
B71	GROUND	-					
B74	GROUND	-					
B81	GROUND	-					
П	римечания						
1	PU – pull-up, на	а выводе есть сопро	отивление, доопреде.				
состояни	е до логической	единицы (уровень 1,	8 B).				
2 PD – pull-down, на выводе есть сопротивление, доопреде							
состояние до логического нуля (уровень 0 В).							
3 Дифференциальные сигналы CP3_TX[0:3]— выходы по							
блока коммуникационных портов процессорного кластера 3.							
4 ,	Дифференциальн	ные сигналы СР2_Т	[X[0:3] – выходы по				
блока ком	блока коммуникационных портов процессорного кластера 2.						

Взам. инв. $N_{\overline{e}}$ | Инв. $N_{\overline{e}}$ дубл. Подп. и дата

Інв. № подл.

Номер

вывода

B16

B19

B22

B25

Наименование

сигнала

GROUND

GROUND

GROUND

GROUND

Тип

- пределяющее его
- пределяющее его
- ды передатчиков
- ды передатчиков блока коммуникационных портов процессорного кластера 2.

Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата

ЮФКВ.469535.002РЭ

23

Лист

Функциональное

назначение

Примечание

5 Дифференциальные сигналы CP1_TX[0:3] — выходы передатчиков блока коммуникационных портов процессорного кластера 1.

6 Дифференциальные сигналы CP0_TX[0:3] — выходы передатчиков блока коммуникационных портов процессорного кластера 0.

7 Дифференциальные сигналы CP3_RX[0:3] – входы приёмников блока коммуникационных портов процессорного кластера 3.

8 Дифференциальные сигналы CP2_RX[0:3] — входы приёмников блока коммуникационных портов процессорного кластера 2.

9 Дифференциальные сигналы CP1_RX[0:3] – входы приёмников блока коммуникационных портов процессорного кластера 1.

10 Дифференциальные сигналы CP0_RX[0:3] — входы приёмников блока коммуникационных портов процессорного кластера 0.

2.2.1.7 Импеданс каждой дифференциальной линии блоков коммуникационных портов составляет 100 Ом. Все выходы имеют развязку по постоянному току. Размах напряжения выходного дифференциального сигнала Vswing diff не превышает 1,2 В. Пояснение приведено на рисунке 2.3.

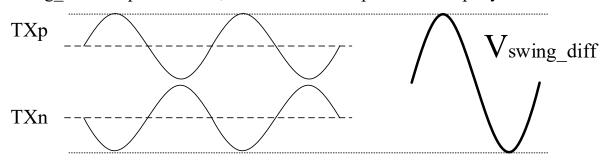


Рисунок 2.3 – Размах напряжения дифференциального сигнала

Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата

Подп. и дата

Взам. инв. № | Инв.№ дубл.

ЮФКВ.469535.002РЭ

2.2.1.8 Входы не имеют развязки по постоянному току. Необходимо установить конденсаторы с номинальной ёмкостью 0,1 мкФ на выходах передатчика внешнего устройства, как показано на рисунке 2.4.

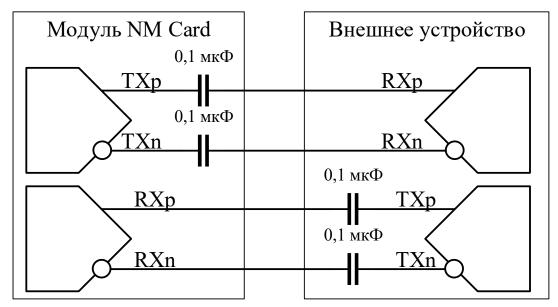


Рисунок 2.4 – Согласование передающей и приёмной линий

- 2.2.1.9 Все пользовательские выводы общего назначения GPIO имеют подтяжку к логической единице. Уровни сигналов 0 В / 1,8 В.
- 2.2.1.10 Последовательный интерфейс SPI обеспечивает максимальную скорость передачи данных не более 50 Мбит/с. Уровни сигналов 0 В / 1,8 В. Блок SPI является аппаратным. СнК всегда является мастером на шине.
- 2.2.1.11 Цепь EXT_RESET предназначена для использования в качестве сигнала внешнего сброса. По умолчанию цепь подтянута к логической единице. Активный логический уровень низкий.

ісь Дата

ЮФКВ.469535.002РЭ



Рисунок 2.5 – Пример взаимодействия с внешними устройствами

2.2.2 Конфигурация начальной загрузки Модуля

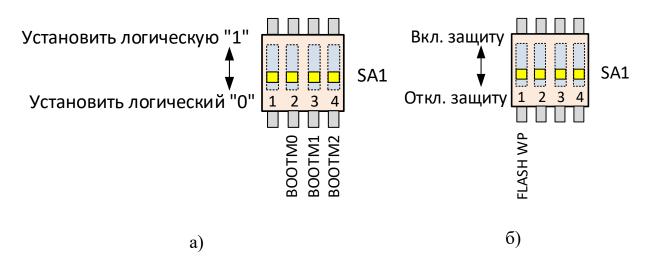
Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

2.2.2.1 Перед началом работы с Модулем необходимо его сконфигурировать при помощи движкового переключателя SA1, показанного на рисунке 2.6. Переключатель SA1 отвечает за выбор режима начальной загрузки (разряды 2, 3 и 4) и защиту ПЗУ от перезаписи (разряд 1).



- а) выбор режима начальной загрузки; б) защита от перезаписи ПЗУ Рисунок 2.6 – Движковый переключатель SA1
- 2.2.2.2 СнК имеет банк памяти ПЗУ объёмом 8 КБ, который содержит программу начального загрузчика. Начальный загрузчик это программа,

						Лист
					ЮФКВ.469535.002РЭ	26
Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата		26
		•	•		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

которая начинает выполняться после снятия внешнего сигнала сброса и инициализации схемы ФАПЧ (PLL) внутри СнК. Задача этой программы загрузить во внутреннюю память процессора центрального управляющего узла следующую исполняемую программу и передать ей управление. Этой следующей программой может быть, например, загрузчик операционной системы.

- 2.2.2.3 Начальная загрузка микросхемы возможна через интерфейсы:
- SPI, в этом случае начальный загрузчик самостоятельно извлекает образ из флеш-памяти, доступной по интерфейсу SPI;
- PCIe или Ethernet (Ethernet Debug Communication Link, EDCL), в этом случае образ программы должен быть загружен внешним хост-контроллером через соответствующий интерфейс.
- 2.2.2.4 Выбор режима загрузки осуществляется начальным загрузчиком в зависимости от уровней на выводах СнК ВООТМ0, ВООТМ1, ВООТМ2, которые задаются разрядами 2, 3, 4 переключателя SA1 в соответствии с таблицей 2.3.

Подп. и дата Взам. инв. № | Инв.№ дубл. Подп. и дата $N_{\overline{2}}$ $no\partial n$. Изм Лист № докум Подпись Дата

ЮФКВ.469535.002РЭ

Таблица 2.3 – Варианты начальной загрузки СнК

BOOTM0	BOOTM1	BOOTM2	Интерфейс для первоначальной загрузки
Разряд 2	Разряд 3	Разряд 4	интерфене для первопачальной загрузки
0	0	0	Загрузка по SPI
1	0	0	Загрузка только по Ethernet
0	1	0	Загрузка только по РСІе
1	1	0	Загрузка по Ethernet или PCIe (ожидается
	1	Ü	из любого источника)
0	0	1	Загрузка по SPI с индикацией на GPIOC
1	0	1	Загрузка только по Ethernet с индикацией
		1	на GPIOC
0	1	1	Загрузка только по РСІе с индикацией на
	1	1	GPIOC
1	1	1	Зарезервировано (тестовый режим)

2.2.2.5 При загрузке по SPI объём программы, записанной в микросхему ПЗУ (DD13), не должен превышать 8 Мбит. Более подробно режимы загрузки описаны в руководстве по эксплуатации на СнК ЮФКВ.431282.026РЭ.



ВНИМАНИЕ! Для корректной работы Модуля в составе персонального компьютера (ПК) при первичной загрузке необходимо установить разряды ВООТМ[0:2] = 000. В

противном случае BIOS во время инициализации не сможет определить подключенный Модуль в слоте расширения PCIe.

2.2.2.6 Если же была осуществлена некорректная загрузка Модуля, то необходимо полностью выключить ПК, установить разряды ВООТМ[0:2] в режим загрузки по SPI и снова включить ПК. Данное требование необходимо строго соблюдать на любом ПК.

Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата

ЮФКВ.469535.002РЭ

2.2.3 Питание Модуля

- 2.2.3.1 При работе в составе ПК питание Модуля осуществляется непосредственно от слота РСІе.
 - 2.2.3.2 В Модуле реализованы следующие виды защиты:
 - от короткого замыкания;
 - от кратковременного перенапряжения.
- 2.2.3.3 Включение Модуля происходит автоматически при включении питания слота PCIe. При подаче напряжения питания загорается зелёным цветом контрольный светодиод HL1, сигнализирующий об исправности всех вторичных источников питания в Модуле.



ВНИМАНИЕ! Если отсутствует светодиодная индикация, Модуль подлежит возврату на предприятие-изготовитель для диагностики и последующего ремонта.

- 2.2.4 Монтаж и демонтаж Модуля
- 2.2.4.1 Все работы по монтажу и демонтажу Модуля должны выполняться только при отключенном электропитании.
- 2.2.4.2 Вспомогательное оборудование: отвёртка, тип наконечника отвёртки зависит от корпуса системного блока.
- 2.2.4.3 Все рисунки, иллюстрирующие монтаж и демонтаж Модуля, носят исключительно ознакомительный характер для общего понимания процесса монтажа и демонтажа Модуля. Внешний вид комплектующих, показанных на этих рисунках, может отличаться от их реального вида.



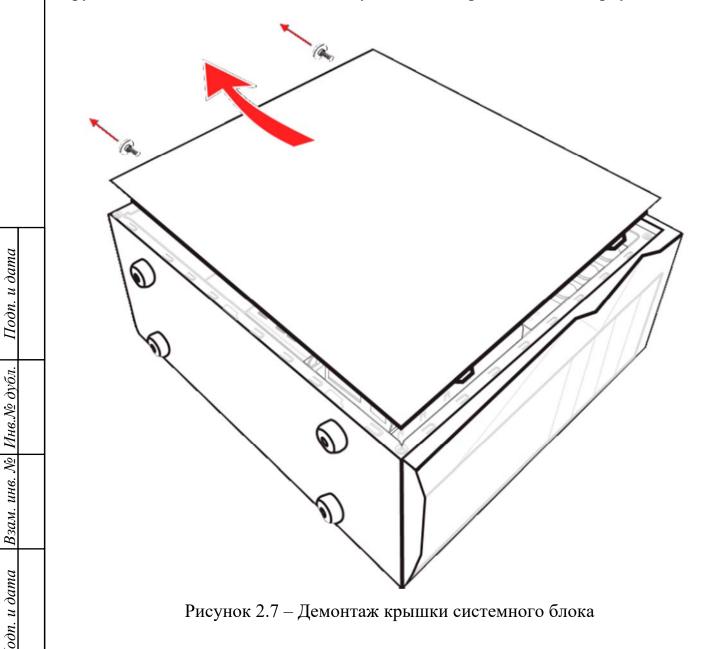
ВНИМАНИЕ! Предприятие-изготовитель несёт не ответственность любые механические повреждения комплектующих, нарушение целостности пломб на корпусе изделия, а также внутри него и прочие дефекты, возникшие в процессе

монтажа / демонтажа Модуля по вине пользователя.

Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата

ЮФКВ.469535.002РЭ

- 2.2.4.4 Для монтажа Модуля в системный блок ПК последовательно выполните следующие действия:
- 1) выключите компьютер (если он был включен) и отсоедините кабель электропитания;
 - 2) уложите системный блок на ровную горизонтальную поверхность;
- 3) выкрутите винты и демонтируйте боковую крышку системного блока, как показано на рисунке 2.7. В случаях отличных от рисунка 2.7 необходимо руководствоваться технической документацией производителя корпуса;



Изм Лист № докум Подпись Дата

 $N_{\overline{2}}$ noon.

ЮФКВ.469535.002РЭ

4) определите слот РСІе х4, в который планируется установка Модуля. Выкрутите винт заглушки, относящейся к выбранному РСІе слоту. Извлеките заглушку, как показано на рисунке 2.8;

Рисунок 2.8 – Демонтаж заглушки слота РСІе

Изм Лист № докум Подпись Дата

Инв.N \underline{o} дубл.

Інв. № подл.

ЮФКВ.469535.002РЭ

31

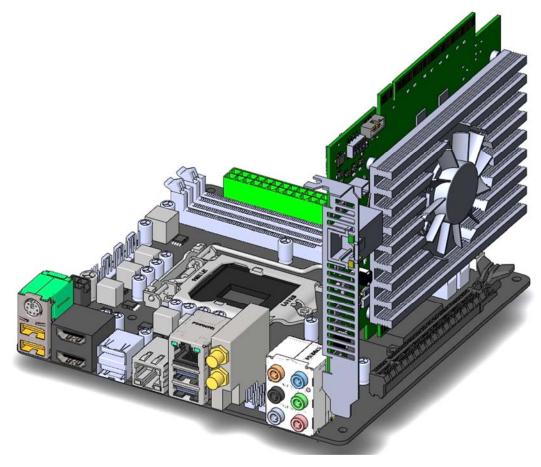


Рисунок 2.9 – Установка Модуля

6) зафиксируйте Модуль в объёме корпуса, прикрутив панель к корпусу при помощи винта, демонтированного ранее, как показано на рисунке 2.10;

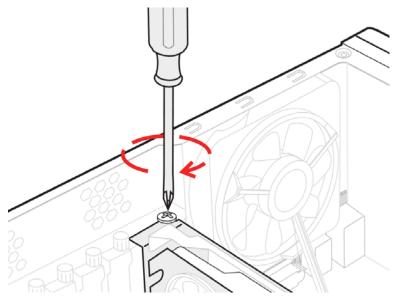


Рисунок 2.10 – Фиксация Модуля в системном блоке

Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата

Инв.№ дубл.

ЮФКВ.469535.002РЭ

7) установите обратно боковую крышку корпуса, как показано на рисунке 2.11. Закрутите крепёжные винты;

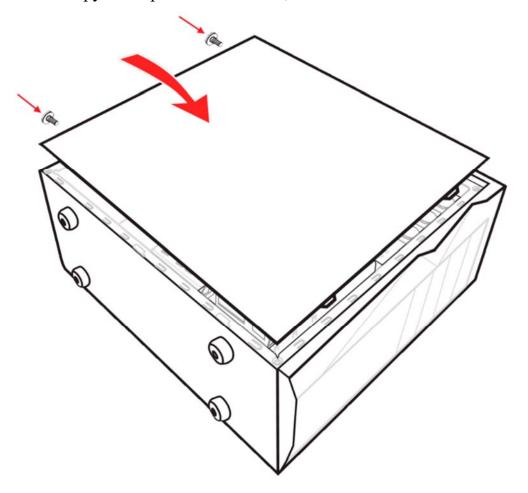


Рисунок 2.11 – Монтаж крышки системного блока

- 8) подключите кабель электропитания системного блока.
- 2.2.4.5 Демонтаж Модуля осуществляют в обратном порядке.
- 2.2.5 Установка программного обеспечения
- 2.2.5.1 Для установки специализированного программного обеспечения скачайте с официального сайта www.module.ru актуальные версии:
- 1) инструкции по применению ПО поддержки нейросетевых ускорителей Neuromatrix;
- 2) исполняемого файла ПО поддержки нейросетевых ускорителей Neuromatrix.
 - 2.2.5.2 Следуйте указаниям инструкции по применению ПО.

					_
					l
					l
					l
Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата	

ЮФКВ.469535.002РЭ

- 2.2.6 Система сброса СнК в Модуле
- 2.2.6.1 Сброс СнК осуществляется следующими способами:
- выключение → включение питания;
- по сигналу сброса с материнской платы по интерфейсу РСІе;
- от внешнего устройства по сигналу EXT RESET соединителя X5.
- 2.2.7 Система синхронизации модуля
- 2.2.7.1 При работе в составе системного блока ПК внешний тактовый сигнал 100 МГц поступает с материнской платы на входной буфер, обеспечивающий тактовыми опорными сигналами блок РСІе и блоки коммуникационных портов СнК.

2.2.8 PCIe

- 2.2.8.1 Модуль обеспечивает информационный обмен по высокоскоростному последовательному интерфейсу PCIe x4 Rev. 2.0. Более подробное описание работы интерфейса PCIe можно найти в ЮФКВ.431282.026РЭ.
- 2.2.8.2 При проектировании собственной материнской платы необходимо выравнивать линии внутри групп PER и PET с точностью до 0,1 мм. Между собой группы выравнивать не обязательно.

2.2.9 SPI

- 2.2.9.1 Контроллер интерфейса SPI обеспечивает обмен информацией между СнК и устройствами, подключенными к последовательному интерфейсу SPI. Контроллер обеспечивает подключение стандартных устройств со следующими разновидностями интерфейса типа SPI:
 - интерфейс SPI в спецификации фирмы Motorola (Motorola SPI);
- интерфейс SPI в спецификации фирмы Texas Instruments (Texas Instruments SPI);

⊢				
Из.	и Лист	№ докум	Подпись	Дата

ЮФКВ.469535.002РЭ

Лист

- интерфейс SPI в спецификации фирмы National Semiconductors (National Semiconductors Microwire).
- SPI обеспечивает 2.2.9.2 Контроллер подключение четырёх устройств в режиме разделения времени при помощи сигналов nCSx, а именно:
 - nCS0, микросхема ПЗУ ёмкостью 128 Мбит;
 - nCS1, карта памяти формата microSD;
 - nCS2 не задействован;
- nCS3, обмен с внешними устройствами. Выведен на соединитель X5. Назначение выводов соединителя Х5 приведено в таблице 2.2.
- 2.2.9.3 Более подробное описание работы последовательного интерфейса SPI, включая временные диаграммы, онжом найти В ЮФКВ.431282.026РЭ.

2.2.10 Ethernet

2.2.10.1 Для возможности обмена по Ethernet необходимо подключить коммутационный кабель («патч-корд») к соединителю X1 «Ethernet». На рисунке 2.12 приведена функциональная схема взаимодействия контроллеров МАС и РНҮ Модуля как между собой, так и с внешним устройством.

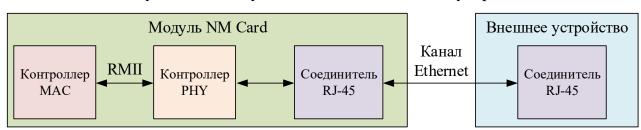


Рисунок 2.12 – Схема обмена данными по Ethernet

- 2.2.10.2 Сброс МАС и РНУ контроллеров происходит при сбросе СнК.
- 2.2.10.3 По умолчанию контроллеры настроены на скорость передачи данных 100 Мбит/с в дуплексном режиме. Модуль поддерживает прямое и перекрестное включение кабеля.
- 2.2.10.4 В СнК реализована аппаратная функция EDCL (Ethernet Debug Communications Link), встроенная в контроллер Ethernet, которая позволяет

-				
Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата

ЮФКВ.469535.002РЭ

писать и читать физическую память, отправляя правильно сформированные Ethernet пакеты.

2.2.10.5 Для использования нескольких модулей NM Card в одной сети на плате предусмотрены посадочные места под резисторы типоразмера 0402 и номиналом 10 кОм. Распаивая требуемые резисторы в соответствии с таблицей 2.4, можно формировать различные МАС адреса. Одновременно можно подключить до 16 Модулей в одну сеть. По умолчанию МАС контроллер имеет адрес EDCLA[0:3] = 0000.

Таблица 2.4 – Назначение адреса контроллера РНУ

Номинал резисторов	EDCLA0	EDCLA1	EDCLA2	EDCLA3
R119 отсутствует				0
R118 = 10 кОм				U
R119 = 10 кОм				1
R118 отсутствует				1
R112 отсутствует			0	
R113 = 10 кОм			U	
R112 = 10 кОм			1	
R113 отсутствует			1	
R117 отсутствует		0		
R116 = 10 кОм		U		
R117 = 10 кОм		1		
R116 отсутствует		1		
R115 отсутствует	0			
R114 = 10 кОм	U			
R115 = 10 кОм	1			
R114 отсутствует	1			

2.2.10.6 Более подробное описание работы Ethernet MAC контроллера можно найти в ЮФКВ.431282.026РЭ.

Изм Лист № докум Подпись Дата

Подп. и дата

Взам. инв. $N_{\overline{e}}$ Инв. $N_{\overline{e}}$ дубл.

Подп. и дата

Інв. № подл.

ЮФКВ.469535.002РЭ

- 2.2.11.1 СнК имеет пять универсальных блоков интерфейсов общего назначения (GPIO). Уровни сигналов 0 В / 1,8 В. GPIO, доступные для взаимодействия с внешними устройствами, выведены на соединитель X5. Назначение выводов соединителя X5 приведено в таблице 2.2.
- 2.2.11.2 Более подробное описание работы портов GPIO можно найти в ЮФКВ.431282.026РЭ.
 - 2.2.12 Внешний высокоскоростной коммуникационный порт
- 2.2.12.1 В модуле предусмотрен соединитель X5, содержащий интерфейсы внешних высокоскоростных коммуникационных портов, обеспечивающий дуплексную передачу типа точка-точка. Все физические интерфейсы синхронизированы от единого тактового сигнала 100 МГц, идущего с материнской платы ПК. Назначение выводов приведено в таблице 2.2.
- 2.2.12.2 При проектировании платы коммутации необходимо выравнивать линии внутри групп RX и TX с точностью до 0,1 мм. Между собой группы выравнивать не обязательно.

Инв.№ дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

 $N_{\overline{o}}$ $no\partial n$.

2.2.12.3 На рисунках 2.13 — 2.15 приведены примеры топологий построения различных структур межмодульного обмена с применением Модуля NM Card.

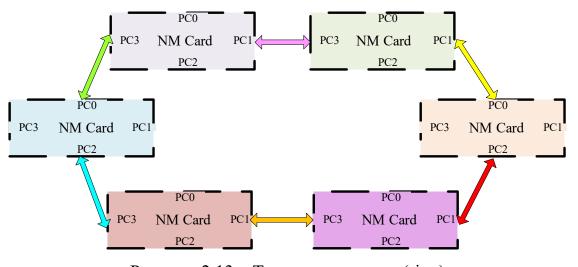
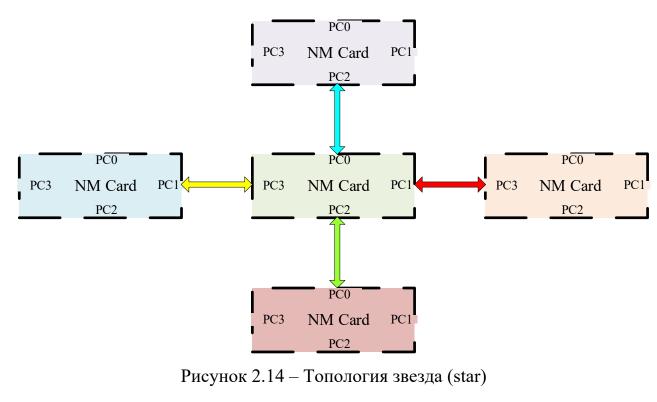


Рисунок 2.13 – Топология кольцо (ring)

 Изм Лист
 № докум
 Подпись
 Дата

Копировал

Формат А4



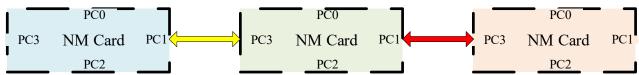


Рисунок 2.15 – Топология шлейфового подключения (daisy chain)

- 2.2.12.4 Предприятие-изготовитель разработало два варианта кросс-плат для различных конструктивных исполнений ПК и серверов:
 - плата коммутации MB127.06 ЮФКВ.468343.001;
 - плата коммутации NM Backplane ЮФКВ.468343.003.
- 2.2.12.5 Масштабируемый интерфейс внешних высокоскоростных коммуникационных портов представляет собой технологию, позволяющую одновременно использовать мощности двух и более Модулей для решения общей задачи. По своей сути данный интерфейс связи представляет собой аналог технологий nVIDIA SLI и AMD CrossFireX. Топология соединений, разработанных кросс-плат, представлена на рисунках 2.16 и 2.17.

Изм Лист № докум Подпись Дата

Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

 $N_{\overline{o}}$ $no\partial n$.

ЮФКВ.469535.002РЭ

38

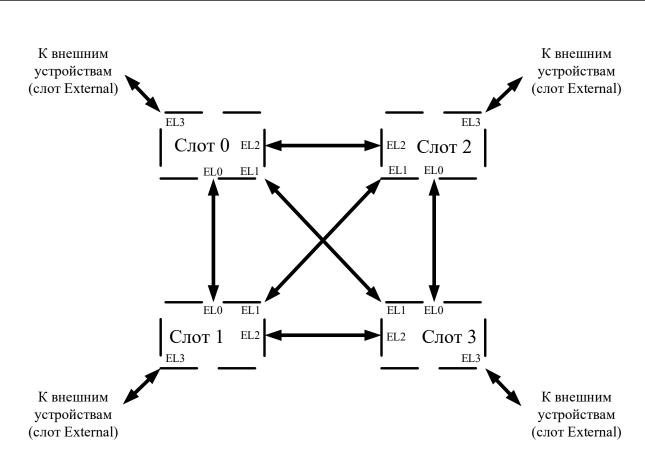
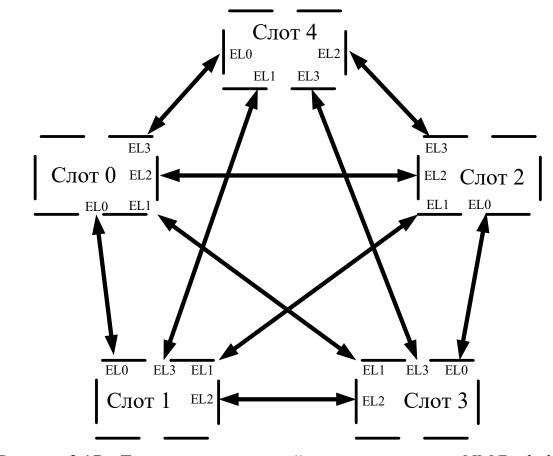


Рисунок 2.16 – Топология соединений платы коммутации МВ127.06



Инв.N \overline{o} дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Інв. № подл.

Рисунок 2.17 – Топология соединений платы коммутации NM Backplane

					ЮФКВ.469535.002РЭ	
Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата		39
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

- габаритные размеры не более 195,0 x 130,0 x 15,4 мм;
- подключение до 4 Модулей (слоты 0-3);
- возможность масштабирования системы при помощи слота External;
- физический шаг между слотами 40,64 мм (2 слота стандарта РСІе);
- возможность синхронизации по частоте между несколькими серверами и ПК.
- 2.2.12.7 На рисунке 2.18 показан пример физической реализации межмодульного обмена при помощи платы коммутации МВ127.06.

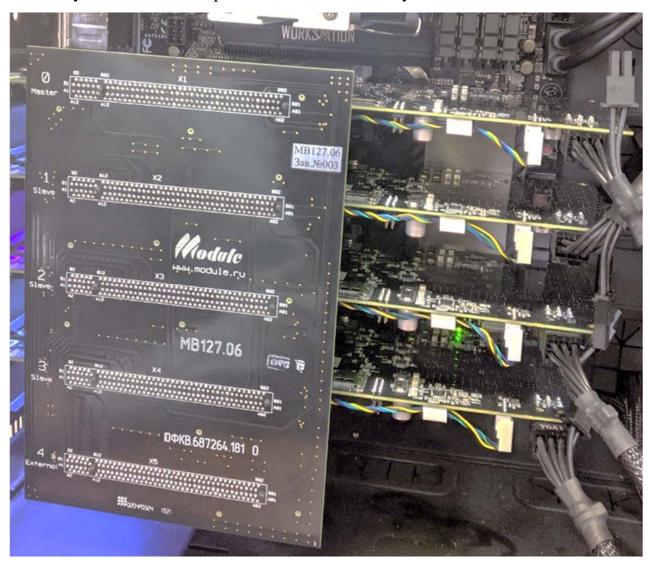


Рисунок 2.18 – Пример использования платы коммутации МВ127.06

					l
Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата	

Инв.№ дубл.

Взам. инв. №

ЮФКВ.469535.002РЭ

- габаритные размеры не более 134,0 x 109,0 x 23,2 мм;
- дополнительные 4 точки крепления для вспомогательной активной системы охлаждения;
 - подключение до 5 Модулей (слоты 0-4);
 - реализация топологии «звезда»;
 - физический шаг между слотами 20,32 мм (1 слот стандарта PCIe);
- возможность подключения блока вентиляторов ЮФКВ.301241.018.
 Блок состоит из 4 вентиляторов для дополнительного охлаждения в составе серверного решения.
- 2.2.12.9 На рисунке 2.19 показан пример межмодульного обмена при помощи платы NM Backplane.

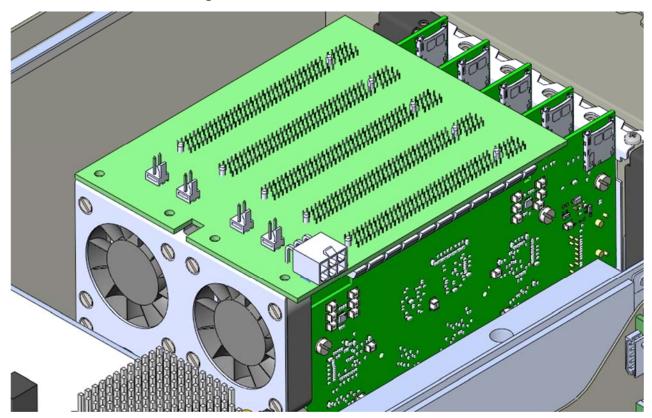


Рисунок 2.19 – Пример использования платы коммутации NM Backplane

Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата

Инв.№ дубл.

ЮФКВ.469535.002РЭ

Лист

41

2.2.12.10 На рисунке 2.20 представлен график измерения реальной скорости передачи данных в ГБ/с между Модулями в зависимости от длины сообщения в байтах.

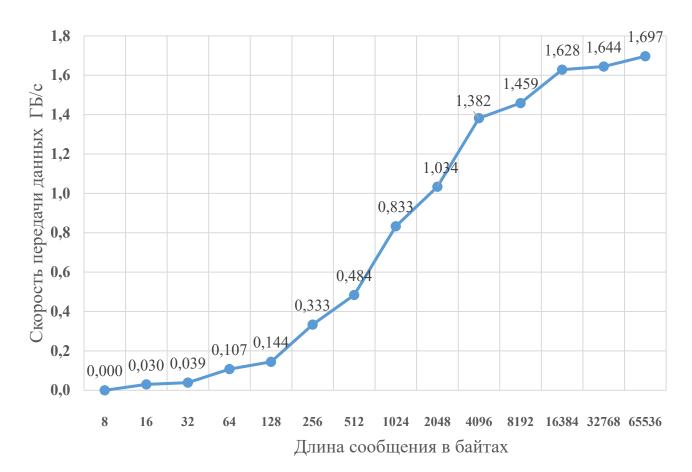


Рисунок 2.20 – Зависимость скорости передачи данных от длины сообщения

2.2.12.11 Более подробное описание работы внешних высокоскоростных коммуникационных портов можно найти в ЮФКВ.431282.026РЭ.

Поди п доши п дошись Дата

Изм Лист № докум Подпись Дата

Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам. инв. №

ЮФКВ.469535.002РЭ

- 2.3.1.1 Если Модуль не обнаруживается в системе при включении в составе ПК:
- убедитесь, что Модуль вставлен в соединитель РСІе материнской платы до конца;
 - проверьте конфигурацию позиционного переключателя SA1;
 - проверить настройки BIOS.
- 2.3.1.2 Если Модуль отображается в диспетчере устройств как мультимедиа контроллер или РСІ устройство, как показано на рисунках 2.21 и 2.22, то установите программное обеспечение поддержки Модуля.

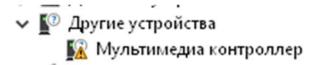


Рисунок 2.21 – Отображение Модуля в диспетчере устройств

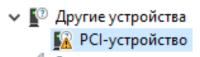


Рисунок 2.22 – Отображение Модуля в диспетчере устройств

2.3.1.3 В остальных случаях свяжитесь с предприятием-изготовителем для технической поддержки.

Изм Лист № докум Подпись Дата

Подп. и дата

Взам. инв. № | Инв.№ дубл.

Подп. и дата

Інв. № подл.

ЮФКВ.469535.002РЭ

Лист

43

3.1 При длительной эксплуатации Модуля на нём неизбежно образуются скопления пыли. Их объём зависит от конкретных условий эксплуатации. Чрезмерное количество пыли приводит к повышению температуры электронных компонентов, установленных на печатной плате, ухудшению теплоотвода от СнК, увеличению износа вентилятора, повышению уровня шума, снижению уровня производительности Модуля в целом, а также уменьшению его срока службы.

Предприятие-изготовитель настоятельно рекомендует осуществлять периодическое обслуживание Модуля. Интервал их проведения пользователь определяет самостоятельно.

- 3.2 Для очистки Модуля от пыли выполните следующие действия:
- 1) отключите питание;

Подп. и дата

Взам. инв. $N_{\overline{2}}$ Инв. $N_{\overline{2}}$ дубл.

Інв. № подл.

- 2) извлеките Модуль из системного блока и разместите его на ровной горизонтальной не проводящей электричество поверхности;
 - 3) для продува пыли используйте баллончик со сжатым воздухом;
- 4) в случае, если баллончик со сжатым воздухом не позволяет полностью очистить Модуль от пыли, допускается использовать мягкую антистатическую щётку. Пыль убирают лёгкими движениями без сильных нажимов;
 - 5) после очистки щёткой Модуль ещё раз продувают сжатым воздухом.

Копировал

3.3 Замена теплопроводящего материала в течение назначенного срока службы не требуется.

Изм Лист № докум Подпись Дата

ЮФКВ.469535.002РЭ

- 4 Текущий ремонт
- 4.1 Все работы по ремонту Модуля во время гарантийного срока эксплуатации осуществляет предприятие-изготовитель.
- 4.2 Предприятие-изготовитель вправе отказать пользователю в гарантийном обслуживании в случае, если Модуль имеет дефекты или повреждения, возникшие или связанные с любыми изменениями аппаратной части, за исключением случаев, предусмотренных настоящим руководством по эксплуатации.
- 4.3 Предприятие-изготовитель осуществляет услуги по ремонту изделия в постгарантийный период.
- 4.3 Регулирование отношений пользователя с предприятиемизготовителем до истечения гарантийного срока и после него осуществляется в соответствии с законом РФ от 07.02.1992 N 2300-I "О защите прав потребителей".

- 5.1.1 Хранение Модуля осуществляют в упакованном виде в отапливаемом помещении при температуре от плюс 5 °C до плюс 40 °C и относительной влажности не более 80 %.
- 5.1.2 В помещении, где хранится Модуль, должны отсутствовать крупные частицы пыли, пары кислот, щелочей или других химически активных веществ, способных вызвать коррозию металлических составных частей Модуля и окисление электрических контактов.
- 5.1.3 В помещении, где хранится Модуль, должны отсутствовать сильные электромагнитные поля.
- 5.1.4 Хранение на открытой площадке и в зонах действия прямых солнечных лучей не допускается.
- 5.1.5 Остальные требования в соответствии с ГОСТ 21552-84 «Средства вычислительной техники. Общие технические требования, приемка, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».
- 5.1.6 Запрещено хранить Модуль в непосредственной близости с приборами отопления.
 - 5.2 Срок сохраняемости
- 5.2.1 Средний срок сохраняемости Модуля не менее 3 лет при хранении в отапливаемом помещении в упаковке предприятия-изготовителя.
 - 5.3 Консервация

Взам. инв. № | Инв.№ дубл.

Інв. № подл.

5.3.1 Модуль консервации не подлежит.

Изм Лист № докум Подпись Дата

ЮФКВ.469535.002РЭ

- 6.1 Модуль в упакованном виде устойчив к транспортированию при следующих климатических условиях:
 - температура окружающего воздуха от минус 50 °C до плюс 50 °C;
 - относительная влажность воздуха до 98 % при 25 °C;
 - атмосферное давление от 84,0 до 107,0 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).
- 6.2 Модуль в упаковке предприятия-изготовителя транспортируют на любое расстояние автомобильным и железнодорожным транспортом (в закрытых транспортных средствах), авиационным транспортом (в обогреваемых герметизированных отсеках самолетов), водным транспортом (в трюмах судов). Транспортирование должно осуществляться в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.



Инв.№ дубл.

Взам. инв. №

ВНИМАНИЕ! Перед эксплуатацией выдержать Модуль в упаковке после транспортирования в зимнее время года в течение двух часов в тёплом помещении, а затем распаковать.

ЮФКВ.469535.002РЭ

7 Утилизация

7.1 При утилизации Модуля необходимо руководствоваться требованиями ГОСТ Р 55102-2012 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Руководство по безопасному сбору, хранению, транспортированию и разборке отработавшего электротехнического и электронного оборудования, за исключением ртутьсодержащих устройств и приборов».

Подп. и дата			
Инв.№ дубл.			
Взам. инв. № Инв.№ дубл.			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			Лист
Инв.	Изм Лист № докум Подпись Дата	ЮФКВ.469535.002РЭ	48
		Копировал	Формат А4